

北京21克平板南北桥回收 诚信收积压电子料

产品名称	北京21克平板南北桥回收 诚信收积压电子料
公司名称	深圳市宝安区友鸿志辉电子回收商行
价格	33.00/个
规格参数	品牌:IC 型号:BGA 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区西坊村81号101 (经营场所)
联系电话	13711870027

产品详情

- 先在芯片表面涂抹一层焊膏。(有助于沾锡)
- 运用烙铁对芯片上的锡球进行简单清洁。
- 用吸锡线再次对芯片上的锡点进行再次清洁，直到清洁平整。(可以用手触摸一下，不划手即可)
- 清洁之后再次对芯片进行焊膏的涂抹。这次一定要轻轻涂抹，尽量要薄。(多了会化成水，影响植锡)
- 涂抹完后将芯片放在纸上(四周折一下，防止锡球滚动)
- 找一张合适的钢网(清洁后的钢网)，对应芯片的锡点，将钢网与锡点对应。

7, 需要分清芯片所需锡球的大小, 将合适的锡球轻撒在钢网上。

8, 把撒在钢网上的锡球吹到合适的点位。锡球归位后, 拿出钢网。

观察锡球是否全部对应合适在合适的点位, 如果有缺的或偏的将其补齐即可。

10, 用风枪进行加热, 直到锡球融化在焊点上。观察是否全部融化。

11, 融化之后, 对芯片添加助焊剂, 再次进行加热, 加热完成后观察锡球是否全部归位。如果全部归位, 芯片植球就算完成。(芯片上所有锡点的大小必须一样)

其实步骤大致就是这样, 看起来很简单, 但是操作也是需要一定熟练度的, 大家多加练习即可。